

### 智能外控集成 LED 光源

#### 主要特点

- IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经 过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示, 完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率 不低于400Hz/s。
- 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 任意两点传传输距离在不超过**3**米时无需增加任何 电路。
- 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致,性价比高。

#### 主要应用领域

- LED全彩发光字灯串, LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条, LED护栏管。
- LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。

#### 产品概述

WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。

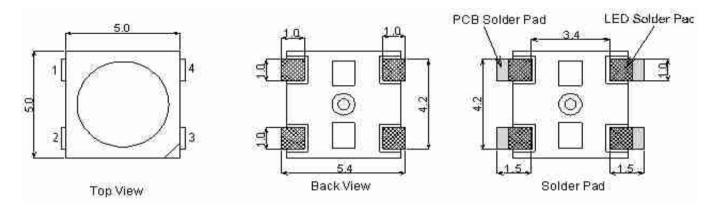
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。

LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。

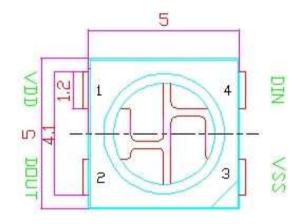


## 智能外控集成 LED 光源

### 机械尺寸(单位mm)



#### 机械尺寸与引脚图(单位mm)



#### 引脚功能:

序号	符号	管脚名	功 能 描 述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	VSS	地	信号接地和电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

### 最大额定值(如无特殊说明, T<sub>A</sub>=25℃,V<sub>SS</sub>=0V)

参数	符号	范围	单位
电源电压	$V_{ m DD}$	+3.5~+5.3	V
逻辑输入电压	VI	-0.5∼VDD+0.5	V
工作温度	Topt	<b>-</b> 25∼+80	${\mathbb C}$
储存温度	Tstg	-55~+150	${\mathbb C}$

#### http://www.world-semi.com



### 智能外控集成 LED 光源

#### **电气参数**(如无特殊说明, T<sub>A</sub>=-20~+70℃, V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V, V<sub>SS</sub>=0V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输入电流	$I_{I}$			±1	μA	$V_I = V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入	$V_{\mathrm{IH}}$	$0.7V_{\mathrm{DD}}$			V	D <sub>IN</sub> , SET
低电平输入	$V_{\rm IL}$			$0.3\;V_{DD}$	V	D <sub>IN</sub> , SET
滞后电压	$V_{\rm H}$		0.35		V	D <sub>IN</sub> , SET

#### **开关特性**(如无特殊说明, T<sub>A</sub>=-20~+70℃, V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V, V<sub>SS</sub>=0V)

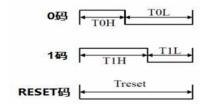
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
振荡频率	Fosc		800		KHz	
传输延迟时 间	$t_{PLZ}$			300	ns	CL=15pF,DIN→DOUT,RL=10KΩ
下降时间	$t_{\mathrm{THZ}}$			120	μs	CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	Cı			15	pF	

#### LED 特性参数

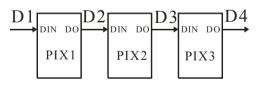
发光颜色	主波长 (nm)	发光强度 (mcd)	工作电流 (mA)	工作电压 (V)
红光	620-630	550-700	20	1.8-2.2
绿光	515-530	1100-1400	20	3.0-3.2
蓝光	465-475	200-400	20	3.2-3.4

#### 时序波形图

#### 输入码型:



#### 连接方法:



### **数据传输时间(** TH+TL=1.25μs±150ns)

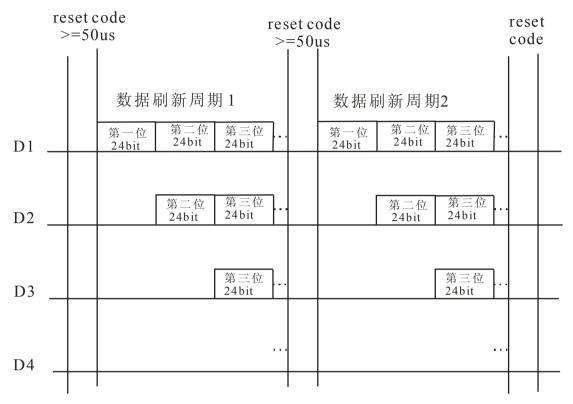
ТОН	0码, 高电平时间	0.25μs	±150ns
T1H	1码, 高电平时间	1 μs	±150ns
TOL	0码, 低电平时间	1μs	±150ns
T1L	1码, 低电平时间	0.25 μs	±150ns
RES	帧单位,低电平时间	50μs以上	

http://www.world-semi.com



## 智能外控集成 LED 光源

#### 数据传输方法:



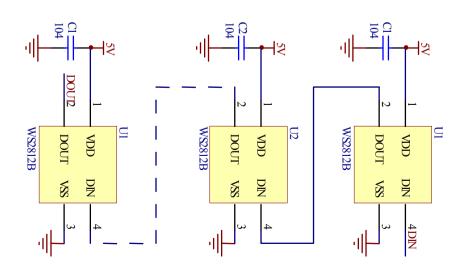
注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

#### 24bit 数据结构:

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1																								
	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	В7	В6	В5	В4	В3	В2	В1	В0

注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

#### 典型应用电路:



http://www.world-semi.com



## 智能外控集成 LED 光源

### 回流焊要求:

Profile Feature	Lead-Based Solder	Lead-Free Solder
Average Ramp-Up Rate (Ts max to Tp )	3℃/second max.	3℃/second max.
Preheat: Temperature Min (Ts min)	100℃	150℃
Preheat: Temperature Min (Ts max)	150℃	200℃
Preheat: Time (ts min to ts max)	60-120 seconds	60-180 seconds
Time Maintained Above: Temperature (T <sub>L</sub> )	183 ℃	217 ℃
Time Maintained Above: Time (t L)	60-150 seconds	60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T P)	215 ℃	250 ℃
Time Within 5°C of Actual Peak Temperature (tp)	10-30 seconds	5-10 seconds
Ramp-Down Rate	6℃/second max.	6°C/second max.
Time 25 ℃ to Peak Temperature	6 minutes max.	8 minutes max.

#### 回流焊注意事项:

- 1、在使用前请将产品放在 65-70 度的烤箱中烘烤 24 小时;
- 2、从烤箱中拿出来后在 2 小时内立即使用完毕;
- 3、没有使用完的产品及时放回烤箱中;
- 4、换班或晚上休息时贴片完成的过完炉再下班,没有贴片的及时放回烤箱。